



## Инструкция по применению: действительна для Великобритании



### Клей:

Клей на водной основе

DLW fibrebonded Плитка Токопроводный материал

Thomsit T422

DLW fibrebonded Плитка

Thomsit T425

### Подготовка основания для следующих видов напольных материалов:

Тип основания	Нивелирующая смесь на гипсовой основе	Цементная стяжка	Бетон
Допускаемая остаточная влажность	≤ 0,5 % (СМ)	≤ 2,0 % (СМ)	Не должно быть подтеков под основание.
Подготовка основания Последовательность процедур	sand down brush vacuum off	brush vacuum off	brush vacuum off blast or mill vacuum off
<b>Праймер</b> Грунтовка на водной основе: Эпоксидная грунтовка:	Thomsit R766 or R777	Thomsit R766 or R777  Thomsit R755	Thomsit R755 twice primed, plus fire-dried quartz sand grain size 0,3 - 0,7 mm; at least 2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Нивелирующая масса</b> Толщина слоя: мин. 2 мм	Thomsit DX, XXL, SL85	Thomsit DX, XXL, SL85	Thomsit DX, XXL, SL85

Эти рекомендации были разработаны в качестве стандарта для новых зданий и сооружений В некоторых случаях возможны исключения Henkel AG & Co. KGaA. Необходимо провести дополнительные консультации [www.Thomsit.com](http://www.Thomsit.com). Необходимо проконсультироваться с производителем Производитель отвечает за использование всех ресурсов в соответствии с условиями применения.

Сентябрь 2008



## Инструкция по применению: действительна для Великобритании



### Клей:

**DLW fibrebonded Плитка Токопроводный материал**

### DLW fibrebonded Плитка

#### Клей на водной основе

Ultrabond Eco Fix + Mapelectric CP1

Ultrabond Eco V4 SP

Aquacol T

### Подготовка основания для следующих видов напольных материалов:

Тип основания	Нивелирующая смесь на гипсовой основе	Цементная стяжка	Бетон
Допускаемая остаточная влажность	≤ 0,5 % (CM)	≤ 2,0 % (CM) Не должно быть подтеков под основание.	≤ 6 Weight %
Подготовка основания Последовательность процедур	кисть пылесос	кисть пылесос	кисть пылесос продувка или фрезеровка пылесос дробеструйная очистка
Праймер Грунтовка на водной основе: Эпоксидная грунтовка:	Primer G	Primer G	Primer MF нанести грунтовку в 2 слоя и посыпать второй влажный слой грунтовки сухим кварцевым песком
Нивелирующая масса Толщина слоя: мин. 2 мм	Ultraplan	Ultraplan	Ultraplan

Эти рекомендации были разработаны в качестве стандарта для новых зданий и сооружений В некоторых случаях возможны исключения Mapei GmbH. Необходимо провести дополнительные консультации [www.mapei.com](http://www.mapei.com). Необходимо проконсультироваться с производителем Производитель отвечает за использование всех ресурсов в соответствии с условиями применения.



## Инструкция по применению: действительна для Великобритании



**Фиксатор:**

DLW fibrebonded Плитка Токопроводный материал

DLW fibrebonded Плитка

**Фиксатор на водной основе**

UZIN U 1000 + UZIN PE 262 L

UZIN U 1000

### Подготовка основания для следующих видов напольных покрытий:

Тип основания	Нивелирующая смесь на гипсовой основе	Цементная стяжка	Бетон
<b>Допускаемая остаточная влажность</b>	≤ 0,5 % (СМ)	≤ 2,0 % (СМ) подтока влаги из основания.	
<b>Подготовка основания</b> Последовательность процедур	шлифовать обеспылить	шлифовать обеспылить	шлифовать или дробеструить обеспылить
<b>Праймер</b> Грунтовка на водной основе:	UZIN PE 360	UZIN PE 360	UZIN PE 360
Эпоксидная грунтовка:		UZIN PE 460 с посыпкой грунтовки после нанесения сухим кварцевым песком фракций 0,3-0,7 мм	UZIN PE 460 с посыпкой грунтовки после нанесения сухим кварцевым песком фракций 0,3-0,7 мм
<b>Нивелирующая масса</b> Толщина слоя: мин. 2 мм	UZIN NC 170	UZIN NC 170	UZIN NC 170

Эти рекомендации были разработаны в качестве стандарта для новых зданий и сооружений В некоторых случаях возможны исключения Uzin Utz AG. Необходимо провести дополнительные консультации [www.uzin-utz.com](http://www.uzin-utz.com). Необходимо проконсультироваться с производителем Производитель отвечает за использование всех ресурсов в соответствии с условиями применения.

Сентябрь 2008